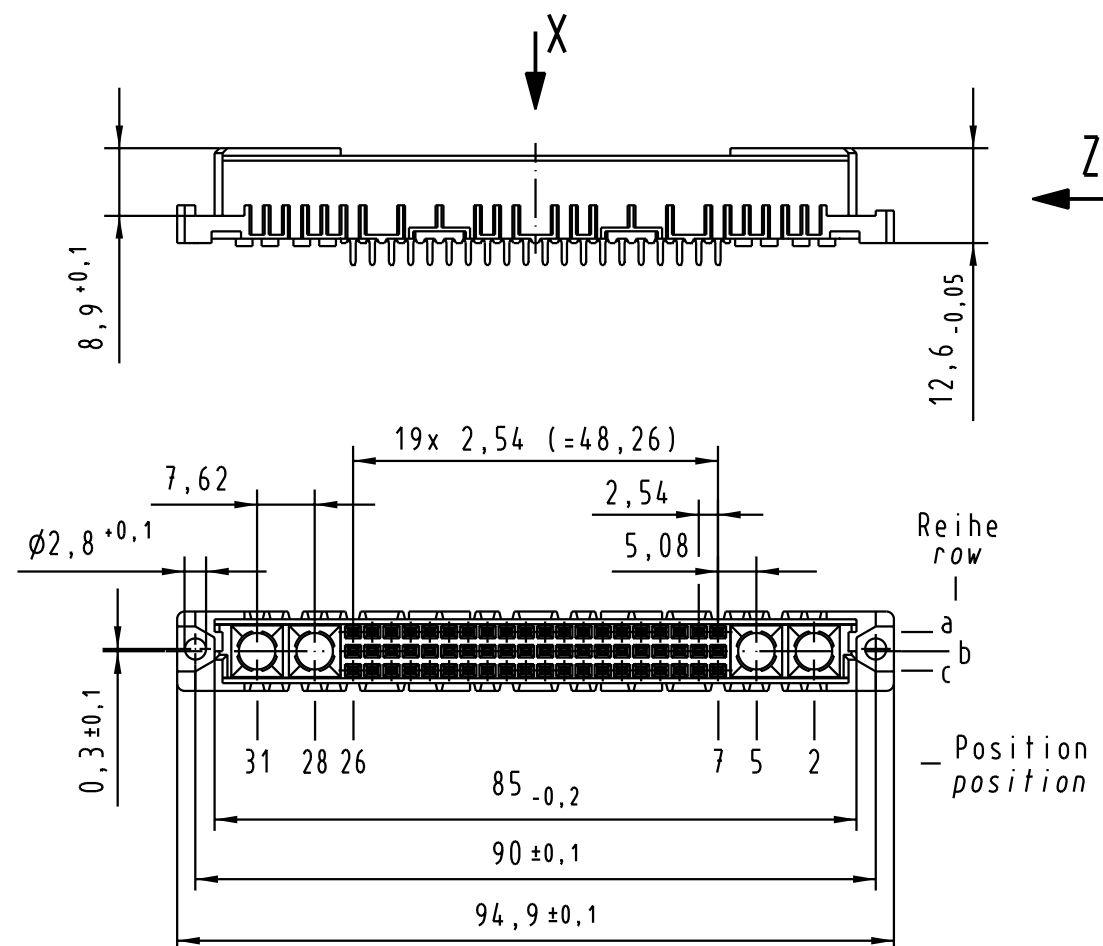
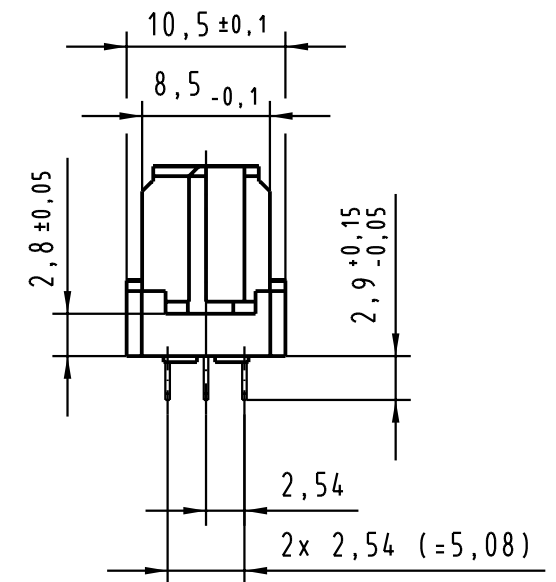
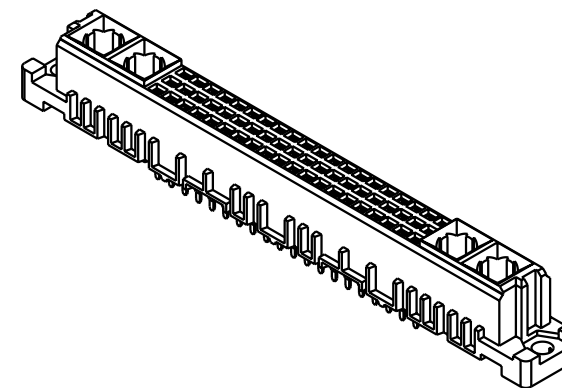


X
(Lochbild)
(Board drillings)

$$\begin{array}{c} 7 \\ 2:1 \end{array}$$


09 03 260 <u>5</u> 804	—	min. 0,76µm (30µin) Au über/over min. 1,27µm (50µin) Ni
09 03 260 <u>4</u> 804	VG	Au über/over Ni
09 03 260 <u>7</u> 804	3	Au über/over Ni
09 03 260 <u>6</u> 804	2	Au über/over Ni
09 03 260 <u>2</u> 804	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.				Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances siehe / see IEC 60603-2			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 2:1	har-bus M60 Federleiste Einlöt 2,9 , 60 pol. har-bus M60 female connector solder 2,9 , 60 pol.			
			Detail.	15.10.99	Rie.					
			Insp.	15.10.99	Pa.					
30246	23.05.02	Rie.	Stand.							
26963	24.01.00	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP					TB 09 03 260 x804		Blatt/ page /
26090								Sub.		
Mod.	Dat.	Name								